

■ **TSL Halbleiter AG (TSL Semiconductors Ltd)**, Sitz:  
[bisher: Neuhausen am Rheinflall ], Herstellung und Vertrieb elektronischer Bauelemente, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.1998, Seite 5679). Statutenänderung: 27.06.2002. Sitz Neu: Baar. Domizil Neu: Zugerstrasse 50, 6340 Baar. Zweck Neu: Herstellung und Vertrieb elektronischer Bauelemente, Herstellung und Vertrieb von bestückten und unbestückten Leiterplatten sowie Herstellung und Vertrieb von Netzgeräten; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben und errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, errichten, verwerten und veräussern. Aktienkapital Bisher: CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000. Publikationsorgan Bisher: SHAB. Eingetragene Personen Bisher: Heidi Spycher Treuhandbüro, in Schwellbrunn, Revisionsstelle; Preite, Patric, Heimat: Marbach SG, in St. Gallen, Mitglied mit Einzelunterschrift. Geändert: Pütter, Gerhard, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Neuhausen am Rheinflall, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Waldstatt, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]. Neu: Märki, Martin A., Heimat: Küsnacht ZH, in Männedorf, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6556 vom 08.07.2002  
(00556314 / CH-290.3.007.956-7)